

บทสรุปการประดิษฐ์

การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับระบบเป็นหมุนคู่ (1) สำหรับถ่ายโอนแพ็คเกจเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย: เป็นหมุนที่หนึ่ง (10) และเป็นหมุนที่สอง (20) ซึ่งแต่ละเป็นหมุนประกอบด้วยจำนวนหนึ่งของหน่วยหยิบจับ (40) สำหรับหยิบจับและถ่ายโอนแพ็คเกจเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ โดยใส่ถ่ายโอน (30) ที่ถูกจัดตำแหน่งระหว่างเป็นหมุนที่หนึ่ง (10) และเป็นหมุนที่สอง (20) ที่ถูกจัดโครงสร้างให้หมุนและถ่ายโอนแพ็คเกจเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างเป็นหมุนที่หนึ่ง (10) และเป็นหมุนที่สอง (20) ที่ซึ่งใส่ถ่ายโอน (30) ประกอบด้วยจำนวนหนึ่งของช่องสลอทยึดหน่วย (32) ที่ถูกจัดโครงสร้างให้จับแพ็คเกจที่ซึ่งช่องสลอทยึดหน่วย (32) ถูกจัดกลุ่มในจำนวนหนึ่งของกลุ่มช่องสลอท (34), แต่ละกลุ่มช่องสลอท (32) ประกอบด้วยจำนวนที่กำหนดล่วงหน้าของช่องสลอทยึดหน่วย (32) ที่ถูกจัดเรียงในรูปแบบที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่ซึ่งช่องสลอทยึดหน่วย (32) ของกลุ่มช่องสลอท (34) ถูกจัดแนวกับหน่วยหยิบจับ (40) บนส่วนหนึ่งของเป็นหมุนที่หนึ่ง (10) หรือเป็นหมุนที่สอง (20) ที่ถูกจัดโครงสร้างให้: รับหลายแพ็คเกจเซมิคอนดักเตอร์อย่างพร้อมกันจากหน่วยหยิบจับ (40) ของเป็นหมุนที่หนึ่ง (10) หรือเป็นหมุนที่สอง (20) หรือยอมให้หลายแพ็คเกจเซมิคอนดักเตอร์ถูกหยิบจับขึ้นพร้อมกัน โดยเป็นหมุนที่หนึ่ง (10) หรือเป็นหมุนที่สอง (20)